This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

T!

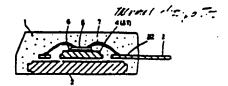
(SI) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK (1) 61-39555 (A) (46) 25.2.1986 (19) JP (21) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1) (51) Int. Cl⁻. H01L23:36

. .

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出四公開

⑩公開特許公報(A)

昭61 - 39555

Oint Cl.

始別記号

厅内敦建备号

母公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

放熟板付街指封止形半導体裝置

创特 取 昭59-158860

取 昭59(1984)7月31日 经出

母 明 者 加藤 母兒 明 者 小品

伸次郎

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

企出 原 人 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

60代 理 人 弁理士 諸田 英二

1. 見明の名称

胜然极付积重封止形半等体整置

2、特許維末の範囲

1 現立文は複数の単単体素子ペレットと、盆 **** ペレットを搭載するための半導体指載器と、 民半級体指収部を具備する成系企図製リード フレームと、なペレットとエリードフレーム とを住民するための全意意のと、上間が取り ードフレームの下面と所定の無限をへだてて 対応するように記載した政治組と、意思なぞ 死頃しかつ芸姓為板下面が露出するようにト ランスファ朝鮮計止する熱征物性明局とによ 为机成立れる広然板可断路对此形平線从层板 において、年年後は延載節の内存を基リード フレームの平均内岸より厚くしたことを特徴 とする監路板付明新封止形半線体 猛魔。

一年編集課取部がリードフレームのペッド部 であって、はリードフレームの他の部分と内 用の異なる底一部以ぞ用いたものである 株許

副本の範疇的1項記載の政治症付的原封止影

- 半導体値転移がリードフレームのペッド部 と熱質療法との重合腎よりなる特別類果の数 原第1項記載の数無限付供配対正形準導体製 **a**.

3. 見明の詳細な説明

【見明のほぼ分野】

本見明は、年力用単数は公子などを拡配しこれ と絶称された政策を有する政治板付明面対止形 年等体展歴に関するもので、例えば常勤智慧区別 要用パワートラングスタアレイなどに追用される。

【限期の採収分別》

半尋は常子と政然感とが恥なされている形式の 政治版付款原列止形半導体装置の設近の提案例 (特取和 59-25194号)について以下歯断にもとす を説明する。 男48は上記年頃は28の外設す 節目(本見切に係るものも方型は爪じである)で あり、1は好止別数、2は時付びだけが外投に取 れている意思症、コロリードがだけが外面に取れ

月間場に 30555(2)

ているリードフレームである。 あら回じ点無紙 2の牙を包である。 放然板2はアルミニウム系 食属をから打造出工して得られたものである。 並然低2と明然との密数を向上させるために明瞭 に埋め込まれる辺(数4匹を思)には低厚が向く なるように及し25及び26が、また既后との背 話にあたる上版に供27が形成されている。 放 姓氏がアルミニウムであるとアルミニウムの熱症 重点数(23.6×10⁻¹ / で)は明節のそれ(24× 10ペンで)に近いので対正独の故無仮のそりはは とんど問題にならないので上記の誰し25及び 2.6坐びに戻る7.を設けなくてもよいが、貿易金 区の場合には何日との無臣を集散をが大きいので この地し及び四年の工夫が大切である。. 第6回 ヒリードフレーム3の平面色でありリードフレー ムミは花数の半回は果子ペレットを頂収するペッ ド 匹 ろ 1 と リード 匹 2 2 と フ レー ム 3 3 と か 5 な っている。 リードフレーム 3 に突然走攻象を立 打加工して切られ内庁は均ってある。

到7回はこの従来所の放然板付付給お仕む半導

新版付比形件的体制器を提供することにある。 (京朝の取り)

すなわち不見明は、特別公式の必然に記載したように、単海な思子と放然医が心体されている放性を付供替別と影単のは基準において、単海は基性部の内容をリードフレームの平均内をおよりなくしたことを特別とするの思想を付供なりに影響的は

はなごについて、切り図IV - IV Dに沿うに大杯面 店を示したものである。 「応信において6 L 、 !!! ははま子ペレット 5 (以下ペレット 5 と心存する D む とリードフレームペッド D 3 1 とを回着する D む 置、7 L ペレット 5 とリードフレームリード D 3 2 とを形映する全区 M 論、 そして料止制版 1 に 放射板 2 の一面が背出するようにトランスファ 成 形されている。

【異様技術の問題点】

上記の従来所の年頃は祖屋では点然性を及化させるの工程立芸図をなくすることができて安定な意思研究が持ちれるが、無理所の点で十分調足できるものでなくさらに放動性の改善が登まれる。 特に海和熱症がその難し、スイッチング動作時の の成上れを取えることにより反応を化をはかることが必要な問題となっている。

:RMの目的)

本発明の色的は、従来的の生物は装置に比し放 熱性を向上し、特に適能熱質的を収益し、スイッ チング動作に適合した新原な構造の絶距放無板付

日日である。

なお生産体質などの下位に立て面と放射板上面との間形の形で圧気力により、 また生の体質などの上面に対立可応の高さおよび半均体を子ペレットとリードフレームとを形成する企匠をおがべい、 メトにほかしゃすく なることがによりその位置が はのられる。 ・ 半年体質などの内がは上足の企会

羽間曜61- 39555(3)

により一定に以内に以取される。

(京明の実施部)

以下本党明の一変延得につき呂正にもとずさび 引する。 本兄明による放色板付納着対止形半線 は経費の外覆平面のおよび放発板は、製く倒およ びまち回に示すなまの半導は甘富の外数平面包む よび放然板とそれぞれ等しく、また本質明に使用 されるリードフレームは半男は猛似思(ベッド型 31)を助き35日間に示すは30リードフレーム とはば同一である。 なお気1回ないし気6名に おいて向可用で示したものはそれぞれ同一部分を あらわす。 新1回は、本見明の放為紙付明監封 止影半界は高点について第4回のアードをに合う。 近大節正名である。 この実施的においては年齢 化値数が4にリードフレームのペッド部31と成 ーであり点度に約(1.0~ 3.0) ##となっている。 ペッドは31及びははするペッドは31にはさま れるインナーリードボのこく一郎とをなくその他 のリードボの内なは約 (0.4~ 0.8) aaであり、 したがって半時は店園群々の吹声はリードフレー

なっているので熱心は低としての効果を出すことができ、本見明の望ましい実施理は(特許結果の発酵料を現在は2項をは)である。 第2世に本見明の他の実施がである。 第1世とは半級体験をあるの 氏足の使い方が見なっていて、半週は果子ペレット 5 と金属船均7 の町立工程に得失がある。 しかしながらは絶効度は第1世の製造と第2世の建設とはは関係である。

ムの平均の原よりあくなっている。 リードフレ - ムは日系会民会を打造加工して切られるが、 あ らかじめベッド部に芸当する部分の芸食業系の内 **帯とその色の部分の内厚とそ前足のとおりとした** 窮素金尾の食形切が使用される。 年春は菓子べ レット5は半田寺の住台町は6を介して半時はほ 数数4上に取り付けられている。 また金皿紙袋 7 (アルミニウム和又は金額等)で上記ペレット 5上の工作(信示セイ)とリードフレーム3のイ ンナーリード 歴とが意思されている。 その仏紋 出版2モトランスファモールド会型のキャビティ 下部に在立したのち、上記リードフレーム3モモ ールド型上に以口し、トランスファモールド 出点 成形される。 この数、半額は3数554と数別級 2の間にも国然伝送位エポキシ対比の取りが元頃 される.

上記のようにこの式旋柄では平均 仏装 取び 4 は リードフレーム ペッド 50 3 1 と同じであり、 ペッド 55 3 1 とその 他のリード 55 1 1 5月 1 5 3 1 が 5 く 足生) よりつくられ、肉厚はペッド 55 3 1 が 5 く

Cu - Cおよびそれらの合金を用いることができる。 場合の 46 2 は一般に年田を用いるが原体、正接等により複合すれば複合形 46 2 を答くことも可能である。 又然監査服務をはリードフレームのペッドが下面に移合しても同様な効果が持られる。

(凡明の助工)

第1番に示す本文明による放然を付出を対比形 年時後を買の近距熱型内を制定したところは来の もののの 1/2 にすることができた。

近回無匹氏(R comp) は一般に次式であった。

$$R_{\text{mann}} = R_{\text{ini}} \left(1 - e^{-1/T_0} \right)$$

$$[C/W]$$

Rical 以定常状态における年間は菓子内の民態 がより取分にですての内部無利以下あり、で、は その無り変してある。 対比が最の性化やポスー CC× 10th cal / ce - scc - で、年間は存取がと数 無難との間の研究性は同の方で - C.Cooであって、

HMQ61- 39555(4)

t = 100mscc (上式夕照) の町のRiumを加え した指揮、Riumm = 1で/W (周一条件で見来 品は約 2で/W) であった。

以上のことく沿れた丘内をおさえたことにより スイッチングも名の時のも可長することができた。 4. 密節の世間ない所

第188でいしま36は本食的による飲息を付い を打止形半海は各者の 3つの実施的を示したもの で、それぞれの48のN-N的に始うに大新師の 第489かしの68は本発射の実施的と従来的に の差する飲息を付別程料止影早等は経営の外数平 面面、放発を平面医のよびリードフレーム平面面。 第780は従来例の飲料を付別を対止影半等は経営 のN-Np(表489所)に始う至大断面像である。

